



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器 > 金属芯片电阻器：电流感应



电阻值: .68 Ω

电阻器类型: 电流传感电阻器

元件类型: 箔片

封装尺寸代码: 2512

额定功率: 1 W

所有 金属芯片电阻器：电流感应 (118)

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	电流传感电阻器
元件类型	箔片
封装尺寸代码	2512

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

电阻值	.68 Ω
额定功率	1 W
电阻等级	最多 1 kΩ
无源元件容差	5 %

端接特性

表面贴装电阻器端接类型	焊接
端接数量	2

尺寸

产品高度	.55 mm[.022 in]
产品长度	6.3 mm[.248 in]



产品宽度	3.15 mm[.124 in]
------	------------------

使用环境

温度系数	±100 ppm/°C
------	-------------

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | CGS TLM

表面贴装电阻器(143)

客户还购买了

TE 产品编号4769984001
RNF-3000-12/4-5-SP

TE 产品编号640714-1
03P UMNL STR/REL

TE 产品编号1-1337585-0
MCX R/A Plg Hex 50Ohm Gold Pltd
RG174A/U

TE 产品编号1622383-1
LR1 1% 20R

TE 产品编号1658527-4
622-1041LF FEM SOCKET, LEAD FREE

TE 产品编号2-1658527-2
622-1441LF=FSKT IDC S 14 30AU

TE 产品编号3-1676915-6
YR1 0.1% 8K87

TE 产品编号1879026-4
YR1 0.1% 10R

TE 产品编号3-1879666-0
H8 267K 0.1% 15PPM

TE 产品编号5-2176093-0
RP 2A 0.25W 31K6 0.1% 25PPM 1K RL

文档

产品图纸

TLM 2512 1.0W R068 5% 100PPM 4K RL

英文版本

数据表/目录页

SMD Current Sense Metal Chip Resistor

英文版本

TLM3AER068JTE

.68 ohm, Surface Mount Current Sensing Resistor, Foil, 2512, 1 W, 5 %, ± 100 ppm/ $^{\circ}$ C,
Solder, 2 Terminations, .55 mm [.022 in] Height, CGS TLM

